日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2000年 9月 1日

出願番号 Application Number:

特願2000-265275

出 願 人 pplicant(s):

ソニー株式会社

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

2001年 5月31日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】 特許願

【整理番号】 0000604906

【提出日】 平成12年 9月 1日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 3/00

G11B 7/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】 木島 公一朗

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】 河内山 彰

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】 山本 健二

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】 橋本 学治

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】 飯田 敦

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代表者】

出并 伸之

【代理人】

【識別番号】

100094053

【弁理士】

【氏名又は名称】

佐藤 隆久

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

014890

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9707389

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ヘッドおよび光ピックアップ

【特許請求の範囲】

【請求項1】

中心孔が形成されたボビンと、

開口部が形成された熱膨張緩和部材を介して前記ボビンに取り付けられた第1 の光学レンズと

を有する光ヘッドであって、

前記第1の光学レンズは、前記ボビンとは熱膨張率が異なる光学材料からなる 基板を有し、

前記基板は、

凸レンズの機能を持つ凸部と、

前記凸部の周囲に位置する平坦部と

を有し、

前記平坦部は、前記凸部が前記開口部にはめ込まれるように、前記熱膨張緩和 部材に固着しており、

前記第1の光学レンズは、前記凸部の中心軸またはその延長線が、前記ボビンの中心孔を通り抜けるように配置されている

光ヘッド。

【請求項2】

前記熱膨張緩和部材の熱膨張率は、前記ボビンの熱膨張率と前記第1の光学レンズの熱膨張率との間の値である

請求項1記載の光ヘッド。

【請求項3】

前記熱膨張緩和部材は、前記ボビンに固着している 請求項1記載の光ヘッド。

【請求項4】

前記熱膨張緩和部材は、スペーサを介して前記ボビンに固着している 請求項1記載の光ヘッド。

【請求項5】

前記ボビンの中心孔には、第2の光学レンズが配置されている 請求項1記載の光ヘッド。

【請求項6】

前記熱膨張緩和部材は、一定または実質的に一定の厚さの光学材料であって前 記第1の光学レンズの光学材料と同じ材料からなり、

前記平坦部の表面からの前記凸部の高さは、前記熱膨張緩和部材の厚さよりも 低い

請求項1記載の光ヘッド。

【請求項7】

前記凸部の中心軸は、前記ボビンの中心孔の中心軸と一致または実質的に一致 しており、前記凸部の周囲には溝が形成されており、

前記ボビンの外周には、コイルが巻き付けてあり、

前記ボビンの材料は、合成樹脂であり、

前記第1の光学レンズの材料は、ガラスである

請求項1記載の光ヘッド。

【請求項8】

中心孔が形成されたボビンと、

熱膨張緩和部材を介して前記ボビンに取り付けられた光学レンズと

を有する光ヘッドであって、

前記光学レンズは、前記ボビンとは熱膨張率が異なる光学材料からなる基板を 有し、

前記基板は、

凸レンズの機能を持つ凸部と、

前記凸部の周囲に位置する平坦部と、

前記平坦部の周囲に位置する外周部と

を有し、

前記外周部での前記基板の厚さは、前記凸部での前記基板の厚さよりも厚く、 前記外周部は、前記熱膨張緩和部材に固着しており、

前記光学レンズは、前記凸部の中心軸またはその延長線が、前記ボビンの中心 孔を通り抜けるように配置されている

光ヘッド。

【請求項9】

前記熱膨張緩和部材の熱膨張率は、前記ボビンの熱膨張率と前記光学レンズの 熱膨張率との間の値である

請求項8記載の光ヘッド。

【請求項10】

前記熱膨張緩和部材は、前記ボビンに固着している

請求項8記載の光ヘッド。

【請求項11】

前記熱膨張緩和部材は、一定または実質的に一定の厚さの光学材料であって前 記光学レンズの光学材料と同じ材料からなる

請求項8記載の光ヘッド。

【請求項12】

前記熱膨張緩和部材は、開口部が形成されており、

前記光学レンズは、前記凸部が前記開口部に向かって突出するように配置されている

請求項8記載の光ヘッド。

【請求項13】

前記外周部の表面には、マスク層が形成されており、前記外周部の前記マスク 層が前記熱膨張緩和部材に固着している

請求項8記載の光ヘッド。

【請求項14】

前記凸部の中心軸は、前記ボビンの中心孔の中心軸と一致または実質的に一致 しており、前記凸部の周囲には溝が形成されており、

前記ボビンの外周には、コイルが巻き付けてあり、

前記ボビンの材料は、合成樹脂であり、

前記光学レンズの材料は、ガラスである

請求項8記載の光ヘッド。

【請求項15】

中心孔が形成されたボビンと、

光学レンズと

を有する光ヘッドであって、

前記光学レンズは、前記ボビンとは熱膨脹率が異なる光学材料からなる基板を 有し、

前記基板は、

凸レンズの機能を持つ凸部と、

前記凸部の周囲に位置する平坦部と、

前記平坦部の周囲に位置する外周部と

を有し、

前記外周部での前記基板の厚さは、前記凸部での前記基板の厚さよりも厚く、 前記外周部は、前記ボビンに固着しており、

前記光学レンズは、前記凸部の中心軸またはその延長線が、前記ボビンの中心 孔を通り抜けるように配置されている

光ヘッド。

【請求項16】

前記外周部の表面には、マスク層が形成されており、前記外周部の前記マスク 層が前記ボビンに固着している

請求項15記載の光ヘッド。

【請求項17】

前記凸部の中心軸は、前記ボビンの中心孔の中心軸と一致または実質的に一致 しており、前記凸部の周囲には溝が形成されており、

前記ボビンの外周には、コイルが巻き付けてあり、

前記ボビンの材料は、合成樹脂であり、

前記光学レンズの材料は、ガラスである

請求項15記載の光ヘッド。

【請求項18】

レーザと、

前記レーザからのレーザ光を光ディスクに集光する光ヘッドと、

前記光ディスクで反射した前記レーザ光を受光する光検出器と

を有する光ピックアップであって、

前記光ヘッドは、

中心孔が形成されたボビンと、

開口部が形成された熱膨張緩和部材を介して前記ボビンに取り付けられた第1 の光学レンズと

を有し、

前記第1の光学レンズは、前記ボビンとは熱膨張率が異なる光学材料からなる 基板を有し、

前記基板は、

前記レーザからのレーザ光を前記光ディスクに集光する凸部と、

前記凸部の周囲に位置する平坦部と

を有し、

前記平坦部は、前記凸部が前記開口部にはめ込まれるように、前記熱膨張緩和 部材に固着しており、

前記第1の光学レンズは、前記凸部の中心軸またはその延長線が、前記ボビンの中心孔を通り抜けるように配置されている

光ピックアップ。

【請求項19】

前記熱膨張緩和部材の熱膨張率は、前記ボビンの熱膨張率と前記第1の光学レンズの熱膨張率との間の値である

請求項18記載の光ピックアップ。

【請求項20】

前記熱膨張緩和部材は、前記ボビンに固着している

請求項18記載の光ピックアップ。

【請求項21】

前記熱膨張緩和部材は、スペーサを介して前記ボビンに固着している

請求項18記載の光ピックアップ。

【請求項22】

前記ボビンの中心孔には、第2の光学レンズが配置されており、

前記第1の光学レンズは、前記レーザからのレーザ光であって前記第2の光学 レンズを透過したレーザ光が供給される

請求項18記載の光ピックアップ。

【請求項23】

前記熱膨張緩和部材は、一定または実質的に一定の厚さの光学材料であって前 記第1の光学レンズと同じ材料からなり、

前記平坦部の表面からの前記凸部の高さは、前記熱膨張緩和部材の厚さよりも 低い

請求項18記載の光ピックアップ。

【請求項24】

磁石をさらに有し、

前記凸部の中心軸は、前記ボビンの中心孔の中心軸と一致または実質的に一致 しており、前記凸部の周囲には溝が形成されており、

前記ボビンの外周には、コイルが巻き付けてあり、

前記ボビンの材料は、合成樹脂であり、

前記第1の光学レンズの材料は、ガラスであり、

前記磁石および前記コイルは、前記ボビンを移動させるアクチュエータを構成 している

請求項18記載の光ピックアップ。

【請求項25】

レーザと、

前記レーザからのレーザ光を光ディスクに集光する光ヘッドと、

前記光ディスクで反射した前記レーザ光を受光する光検出器と

を有する光ピックアップであって、

前記光ヘッドは、

中心孔が形成されたボビンと、

熱膨張緩和部材を介して前記ボビンに取り付けられた光学レンズと を有し、

前記光学レンズは、前記ボビンとは熱膨張率が異なる光学材料からなる基板を 有し、

前記基板は、

前記レーザからのレーザ光を前記光ディスクに集光する凸部と、

前記凸部の周囲に位置する平坦部と、

前記平坦部の周囲に位置する外周部と

を有し、

前記外周部での前記基板の厚さは、前記凸部での前記基板の厚さよりも厚く、 前記外周部は、前記熱膨張緩和部材に固着しており、

前記光学レンズは、前記凸部の中心軸またはその延長線が、前記ボビンの中心 孔を通り抜けるように配置されている

光ピックアップ。

【請求項26】

前記熱膨張緩和部材の熱膨張率は、前記ボビンの熱膨張率と前記光学レンズの 熱膨張率との間の値である

請求項25記載の光ピックアップ。

【請求項27】

前記熱膨張緩和部材は、前記ボビンに固着している

請求項25記載の光ピックアップ。

【請求項28】

前記熱膨張緩和部材は、一定または実質的に一定の厚さの光学材料であって前 記光学レンズと同じ材料からなり、

前記光学レンズは、前記レーザからのレーザ光であって前記熱膨張緩和部材を 透過したレーザ光が供給される

請求項25記載の光ピックアップ。

【請求項29】

前記熱膨張緩和部材は、開口部が形成されており、

前記光学レンズは、前記凸部が前記開口部に向かって突出するように配置されている

請求項25記載の光ピックアップ。

【請求項30】

前記外周部の表面には、マスク層が形成されており、前記外周部の前記マスク層が前記熱膨張緩和部材に固着している

請求項25記載の光ピックアップ。

【請求項31】

磁石をさらに有し、

前記凸部の中心軸は、前記ボビンの中心孔の中心軸と一致または実質的に一致 しており、前記凸部の周囲には溝が形成されており、

前記ボビンの外周には、コイルが巻き付けてあり、

前記ボビンの材料は、合成樹脂であり、

前記光学レンズの材料は、ガラスであり、

前記磁石および前記コイルは、前記ボビンを移動させるアクチュエータを構成 している

請求項25記載の光ピックアップ。

【請求項32】

レーザと、

前記レーザからのレーザ光を光ディスクに集光する光ヘッドと、

前記光ディスクで反射した前記レーザ光を受光する光検出器と

を有する光ピックアップであって、

前記光ヘッドは、

中心孔が形成されたボビンと、

光学レンズと

を有し、

前記光学レンズは、前記ボビンとは熱膨脹率が異なる光学材料からなる基板を有し、

前記基板は、

前記レーザからの前記レーザ光を前記光ディスクに集光する凸部と、

前記凸部の周囲に位置する平坦部と、

前記平坦部の周囲に位置する外周部と

を有し、

前記外周部での前記基板の厚さは、前記凸部での前記基板の厚さよりも厚く、 前記外周部は、前記ボビンに固着しており、

前記光学レンズは、前記凸部の中心軸またはその延長線が、前記ボビンの中心 孔を通り抜けるように配置されている

光ピックアップ。

【請求項33】

前記外周部の表面には、マスク層が形成されており、前記外周部の前記マスク層が前記ボビンに固着している

請求項32記載の光ピックアップ。

【請求項34】

磁石をさらに有し、

前記凸部の中心軸は、前記ボビンの中心孔の中心軸と一致または実質的に一致しており、前記凸部の周囲には溝が形成されており、

前記ボビンの外周には、コイルが巻き付けてあり、

前記ボビンの材料は、合成樹脂であり、

前記光学レンズの材料は、ガラスであり、

前記磁石および前記コイルは、前記ボビンを移動させるアクチュエータを構成 している

請求項32記載の光ピックアップ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ボビンおよび光学レンズを有する光ヘッドと、光ヘッドを有する光ピックアップとに関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、光記録媒体の高密度化の要求がある。このため、光ディスク装置に関して、光源の短波長化および再生光学系の高NA (Numerical Aperture) 化の研究開発が行われている。また、データの高転送レート化が望まれている。

[0003]

光源の短波長化および再生光学系の高NA化に関しては、光学スポットのサイズが小さくなることに加えて、焦点深度も浅くなることから、フォーカスサーボのとれ残り量を少なくすることが望まれると共に、光記録媒体におけるデータが記録されている幅(トラック幅)も狭くなるので、トラッキングサーボのとれ残り量を少なくすることが望まれる。

[0004]

また、データの高転送レート化に関しては、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボを行うアクチュエータの高帯域化が望まれることとなり、結果的にサーボ特性には、とれ残り量を少なくすることと帯域の向上という2つの特性向上が望まれる。アクチュエータは、アクチュエータの軽量化によりサーボ特性を向上可能である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

図1は、光ヘッドを例示する概略的な構成図であり、光ヘッドの概略的な断面 図を示している。

この光ヘッド100は、ボビン10と、光学レンズ20とを有する。

ボビン10の外周には、ボビン10の一方の面(上面)11Aに沿って凸部1 2Aが形成されていると共に、ボビン10の他方の面(下面)11Bに沿って凸部12Bが形成されている。

ボビン10は、中心孔10Hが形成されており、この中心孔10Hの中心軸はボビン10の上下面11A,11Bに対して垂直または略垂直になっている。

[0006]

ボビン10において、凸部12A, 12Bからなる周縁の間の凹部には、コイル13が巻き付けてある。コイル13の外側に磁石を配置してコイル13に駆動

電流を流すことで、ボビン10および光学レンズ20を一体的に移動させること が可能である。

[0007]

光学レンズ20は、凸レンズの機能を持つ凸部21と、この凸部21の周囲に位置する平坦部22とを有する。平坦部22での基板24Aの厚さは、一定または略一定であり、凸部21での基板24Aの厚さよりも薄い。凸部21の外周には、凸部21をエッチングにより形成する時にトレンチという溝29が形成されており、この溝29により凸部21と平坦部22との区別が明確化されている。

平坦部22の表面の周縁の部分は、ボビン10の下面11Bに密着しており、 凸部21は、ボビン10の中心孔10Hにはめ込まれるように配置されている。 ボビン10の中心孔10Hの中心軸と光学レンズ20の光軸は、一致または実質 的に一致している。

[0008]

ボビン10は、軽量化および/または加工の容易化のため、射出成形された樹脂からなることが多い。

樹脂材料は熱膨張率が大きいので、光学レンズ20を樹脂材料に直接的にマウントした場合は、ボビン10と光学レンズ20との熱膨張率の違いから、光学レンズ20に熱応力が生じ易い。

[0009]

例えば、光学レンズ20として石英ガラスを用いた場合には、その熱膨張率は約0. $4 \times 10^{-6} / \mathbb{C}$ であるのに対して、ボビン10としてポリスチレンを用いた場合には、その熱膨張率は約 $50 \times 10^{-6} / \mathbb{C}$ であることから、熱膨張率には100倍以上の差が存在することになる。

すると、光学レンズ20の凸部21の周囲には溝29が形成されているので、 この溝29に応力が集中し易くなり、好ましくない。

また、光学レンズ10は、熱応力に起因する光弾性効果により、屈折率の変化 が生じるおそれがある。

[0010]

本発明の目的は、ボビンに取り付けられた光学レンズで生じる熱応力を低減可

能な光ヘッドと、この光ヘッドを有する光ピックアップとを提供することにある

[0011]

【課題を解決するための手段】

本発明に係る第1の光ヘッドは、中心孔が形成されたボビンと、開口部が形成された熱膨張緩和部材を介して前記ボビンに取り付けられた第1の光学レンズとを有する光ヘッドであって、前記第1の光学レンズは、前記ボビンとは熱膨張率が異なる光学材料からなる基板を有し、前記基板は、凸レンズの機能を持つ凸部と、前記凸部の周囲に位置する平坦部とを有し、前記平坦部は、前記凸部が前記開口部にはめ込まれるように、前記熱膨張緩和部材に固着しており、前記第1の光学レンズは、前記凸部の中心軸またはその延長線が、前記ボビンの中心孔を通り抜けるように配置されている。

[0012]

本発明に係る第1の光ヘッドでは、好適には、前記熱膨張緩和部材の熱膨張率 は、前記ボビンの熱膨張率と前記第1の光学レンズの熱膨張率との間の値である

[0013]

本発明に係る第1の光ヘッドでは、好適には、前記熱膨張緩和部材は、前記ボビンに固着している。

本発明に係る第1の光ヘッドでは、例えば、前記熱膨張緩和部材は、スペーサを介して前記ボビンに固着している構成としてもよく、前記ボビンの中心孔には、第2の光学レンズが配置されている構成としてもよい。

[0014]

本発明に係る第1の光ヘッドでは、好適には、前記熱膨張緩和部材は、一定または実質的に一定の厚さの光学材料であって前記第1の光学レンズの光学材料と同じ材料からなり、前記平坦部の表面からの前記凸部の高さは、前記熱膨張緩和部材の厚さよりも低い。

[0015]

本発明に係る第1の光ヘッドでは、好適には、前記凸部の中心軸は、前記ボビ

ンの中心孔の中心軸と一致または実質的に一致しており、前記凸部の周囲には溝が形成されており、前記ボビンの外周には、コイルが巻き付けてあり、前記ボビンの材料は、合成樹脂であり、前記第1の光学レンズの材料は、ガラスである。

[0016]

本発明に係る第2の光ヘッドは、中心孔が形成されたボビンと、熱膨張緩和部材を介して前記ボビンに取り付けられた光学レンズとを有する光ヘッドであって、前記光学レンズは、前記ボビンとは熱膨張率が異なる光学材料からなる基板を有し、前記基板は、凸レンズの機能を持つ凸部と、前記凸部の周囲に位置する平坦部と、前記平坦部の周囲に位置する外周部とを有し、前記外周部での前記基板の厚さは、前記凸部での前記基板の厚さよりも厚く、前記外周部は、前記熱膨張緩和部材に固着しており、前記光学レンズは、前記凸部の中心軸またはその延長線が、前記ボビンの中心孔を通り抜けるように配置されている。

[0017]

本発明に係る第2の光ヘッドでは、好適には、前記熱膨張緩和部材の熱膨張率は、前記ボビンの熱膨張率と前記光学レンズの熱膨張率との間の値である。

[0018]

本発明に係る第2の光ヘッドでは、好適には、前記熱膨張緩和部材は、前記ボビンに固着している。

[0019]

本発明に係る第2の光ヘッドでは、好適には、前記熱膨張緩和部材は、一定または実質的に一定の厚さの光学材料であって前記光学レンズの光学材料と同じ材料からなる。

[0020]

本発明に係る第2の光ヘッドでは、好適には、前記熱膨張緩和部材は、開口部が形成されており、前記光学レンズは、前記凸部が前記開口部に向かって突出するように配置されている。

[0021]

本発明に係る第2の光ヘッドでは、例えば、前記外周部の表面には、マスク層が形成されており、前記外周部の前記マスク層が前記熱膨張緩和部材に固着して

いる構成としてもよい。

[0022]

本発明に係る第2の光ヘッドでは、好適には、前記凸部の中心軸は、前記ボビンの中心孔の中心軸と一致または実質的に一致しており、前記凸部の周囲には溝が形成されており、前記ボビンの外周には、コイルが巻き付けてあり、前記ボビンの材料は、合成樹脂であり、前記光学レンズの材料は、ガラスである。

[0023]

本発明に係る第3の光ヘッドは、中心孔が形成されたボビンと、光学レンズとを有する光ヘッドであって、前記光学レンズは、前記ボビンとは熱膨脹率が異なる光学材料からなる基板を有し、前記基板は、凸レンズの機能を持つ凸部と、前記凸部の周囲に位置する平坦部と、前記平坦部の周囲に位置する外周部とを有し、前記外周部での前記基板の厚さは、前記凸部での前記基板の厚さよりも厚く、前記外周部は、前記ボビンに固着しており、前記光学レンズは、前記凸部の中心軸またはその延長線が、前記ボビンの中心孔を通り抜けるように配置されている

[0024]

本発明に係る第3の光ヘッドでは、例えば、前記外周部の表面には、マスク層が形成されており、前記外周部の前記マスク層が前記ボビンに固着している構成としてもよい。

[0025]

本発明に係る第3の光ヘッドでは、好適には、前記凸部の中心軸は、前記ボビンの中心孔の中心軸と一致または実質的に一致しており、前記凸部の周囲には溝が形成されており、前記ボビンの外周には、コイルが巻き付けてあり、前記ボビンの材料は、合成樹脂であり、前記光学レンズの材料は、ガラスである。

[0026]

本発明に係る第1の光ピックアップは、レーザと、前記レーザからのレーザ光を光ディスクに集光する光ヘッドと、前記光ディスクで反射した前記レーザ光を 受光する光検出器とを有する光ピックアップであって、前記光ヘッドは、中心孔が形成されたボビンと、開口部が形成された熱膨張緩和部材を介して前記ボビン

に取り付けられた第1の光学レンズとを有し、前記第1の光学レンズは、前記ボビンとは熱膨張率が異なる光学材料からなる基板を有し、前記基板は、前記レーザからのレーザ光を前記光ディスクに集光する凸部と、前記凸部の周囲に位置する平坦部とを有し、前記平坦部は、前記凸部が前記開口部にはめ込まれるように、前記熱膨張緩和部材に固着しており、前記第1の光学レンズは、前記凸部の中心軸またはその延長線が、前記ボビンの中心孔を通り抜けるように配置されている。

[0027]

本発明に係る第1の光ピックアップでは、好適には、前記熱膨張緩和部材の熱膨張率は、前記ボビンの熱膨張率と前記第1の光学レンズの熱膨張率との間の値である。

[0028]

本発明に係る第1の光ピックアップでは、好適には、前記熱膨張緩和部材は、 前記ボビンに固着している。

本発明に係る第1の光ピックアップでは、例えば、前記熱膨張緩和部材は、スペーサを介して前記ボビンに固着している構成としてもよい。

[0029]

本発明に係る第1の光ピックアップでは、例えば、前記ボビンの中心孔には、第2の光学レンズが配置されており、前記第1の光学レンズは、前記レーザからのレーザ光であって前記第2の光学レンズを透過したレーザ光が供給される構成としてもよい。

[0030]

本発明に係る第1の光ピックアップでは、好適には、前記熱膨張緩和部材は、 一定または実質的に一定の厚さの光学材料であって前記第1の光学レンズと同じ 材料からなり、前記平坦部の表面からの前記凸部の高さは、前記熱膨張緩和部材 の厚さよりも低い。

[0031]

本発明に係る第1の光ピックアップは、好適には、磁石をさらに有し、前記凸 部の中心軸は、前記ボビンの中心孔の中心軸と一致または実質的に一致しており

、前記凸部の周囲には溝が形成されており、前記ボビンの外周には、コイルが巻き付けてあり、前記ボビンの材料は、合成樹脂であり、前記第1の光学レンズの材料は、ガラスであり、前記磁石および前記コイルは、前記ボビンを移動させるアクチュエータを構成している。

[0032]

本発明に係る第2の光ピックアップは、レーザと、前記レーザからのレーザ光を光ディスクに集光する光ヘッドと、前記光ディスクで反射した前記レーザ光を受光する光検出器とを有する光ピックアップであって、前記光ヘッドは、中心孔が形成されたボビンと、熱膨張緩和部材を介して前記ボビンに取り付けられた光学レンズとを有し、前記光学レンズは、前記ボビンとは熱膨張率が異なる光学材料からなる基板を有し、前記基板は、前記レーザからのレーザ光を前記光ディスクに集光する凸部と、前記凸部の周囲に位置する平坦部と、前記平坦部の周囲に位置する外周部とを有し、前記外周部での前記基板の厚さは、前記凸部での前記基板の厚さよりも厚く、前記外周部は、前記熱膨張緩和部材に固着しており、前記光学レンズは、前記凸部の中心軸またはその延長線が、前記ボビンの中心孔を通り抜けるように配置されている。

[0033]

本発明に係る第2の光ピックアップでは、好適には、前記熱膨張緩和部材の熱膨張率は、前記ボビンの熱膨張率と前記光学レンズの熱膨張率との間の値である

[0034]

本発明に係る第2の光ピックアップでは、好適には、前記熱膨張緩和部材は、前記ボビンに固着している。

[0035]

本発明に係る第2の光ピックアップでは、例えば、前記熱膨張緩和部材は、一定または実質的に一定の厚さの光学材料であって前記光学レンズと同じ材料からなり、前記光学レンズは、前記レーザからのレーザ光であって前記熱膨張緩和部材を透過したレーザ光が供給される構成としてもよい。

[0036]

本発明に係る第2の光ピックアップでは、好適には、前記熱膨張緩和部材は、 開口部が形成されており、前記光学レンズは、前記凸部が前記開口部に向かって 突出するように配置されている。

[0037]

本発明に係る第2の光ピックアップでは、例えば、前記外周部の表面には、マスク層が形成されており、前記外周部の前記マスク層が前記熱膨張緩和部材に固着している構成としてもよい。

[0038]

本発明に係る第2の光ピックアップは、好適には、磁石をさらに有し、前記凸部の中心軸は、前記ボビンの中心孔の中心軸と一致または実質的に一致しており、前記凸部の周囲には溝が形成されており、前記ボビンの外周には、コイルが巻き付けてあり、前記ボビンの材料は、合成樹脂であり、前記光学レンズの材料は、ガラスであり、前記磁石および前記コイルは、前記ボビンを移動させるアクチュエータを構成している。

[0039]

本発明に係る第3の光ピックアップは、レーザと、前記レーザからのレーザ光を光ディスクに集光する光ヘッドと、前記光ディスクで反射した前記レーザ光を受光する光検出器とを有する光ピックアップであって、前記光ヘッドは、中心孔が形成されたボビンと、光学レンズとを有し、前記光学レンズは、前記ボビンとは熱膨脹率が異なる光学材料からなる基板を有し、前記基板は、前記レーザからの前記レーザ光を前記光ディスクに集光する凸部と、前記凸部の周囲に位置する平坦部と、前記平坦部の周囲に位置する外周部とを有し、前記外周部での前記基板の厚さは、前記凸部での前記基板の厚さよりも厚く、前記外周部は、前記ボビンに固着しており、前記光学レンズは、前記凸部の中心軸またはその延長線が、前記ボビンの中心孔を通り抜けるように配置されている。

[0040]

本発明に係る第3の光ピックアップでは、例えば、前記外周部の表面には、マスク層が形成されており、前記外周部の前記マスク層が前記ボビンに固着している構成としてもよい。

[0041]

本発明に係る第3の光ピックアップは、好適には、磁石をさらに有し、前記凸部の中心軸は、前記ボビンの中心孔の中心軸と一致または実質的に一致しており、前記凸部の周囲には溝が形成されており、前記ボビンの外周には、コイルが巻き付けてあり、前記ボビンの材料は、合成樹脂であり、前記光学レンズの材料は、ガラスであり、前記磁石および前記コイルは、前記ボビンを移動させるアクチュエータを構成している。

[0042]

上記した本発明に係る第1および第2の光ヘッドでは、ボビンに対し、熱膨張緩和部材を介して第1の光学レンズが取り付けられているので、第1の光学レンズとボビンとの熱膨張の差を熱膨張緩和部材により緩和することができ、第1の光学レンズでの熱応力を低減することができ、第1の光学レンズおよび光ヘッドの信頼性を向上可能である。

[0043]

上記した本発明に係る第3の光ヘッドでは、ボビンに対し、光学レンズの外周 部が取り付けられている。外周部での基板の厚さは、凸部での基板の厚さよりも 厚いので、光学レンズとボビンとの熱膨張の差を肉厚の外周部により緩和するこ とができ、光学レンズの凸部の周囲での熱応力を低減することができ、光学レン ズおよび光ヘッドの信頼性を向上可能である。

[0044]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して説明する。

[0045]

光ヘッドの第1実施形態

図2は、本発明に係る光ヘッドの第1の実施の形態を示す概略的な構成図であり、光ヘッドの概略的な断面図を示している。

この光ヘッド110は、ボビン10と、光学レンズ20と、熱膨張緩和部材40とを有する。

[0046]

ボビン10の外周には、ボビン10の一方の面(上面)11Aに沿って凸部1 2Aが形成されていると共に、ボビン10の他方の面(下面)11Bに沿って凸部12Bが形成されている。

ボビン10は、中心孔10Hが形成されており、この中心孔10Hの中心軸は、ボビン10の上下面11A,11Bに対して垂直または略垂直である。

[0047]

ボビン10において、凸部12A, 12Bからなる周縁の間の凹部には、コイル13が巻き付けてある。コイル13の外側に磁石を配置してコイル13に駆動電流を流すことで、ボビン10および光学レンズ20を一体的に移動させることが可能である。

[0048]

光学レンズ20は、石英ガラス等の光学材料からなる基板24Aを有し、この基板24Aは、凸レンズの機能を持つ凸部21と、この凸部21の周囲に位置する平坦部22とを有する。平坦部22での基板24Aの厚さは、一定または略一定であり、凸部21での基板24Aの厚さよりも薄い。光学レンズ20の熱膨張率は、ボビン10の熱膨張率よりも小さい。

凸部21の外周には、凸部21をエッチングにより形成する時にトレンチという溝29が形成されており、この溝29により凸部21と平坦部22との区別が明確化されている。

[0049]

ボビン10の下面11Bは、環状の熱膨張緩和部材40の一方の平坦面(上面)に密着しており、環状の熱膨張緩和部材40の他方の平坦面(下面)は、平坦部22の表面に密着している。

光学レンズ20は、凸部21が熱膨張緩和部材40の開口部40Hに嵌め込まれるように配置されている。平坦部22の表面からの凸部21の高さは、熱膨張緩和部材40の厚さよりも低い。

[0050]

また、光学レンズ20は、凸部21の中心軸またはその延長線が、ボビン10 の中心孔10Hを通り抜けるように配置されている。

熱膨張緩和部材40の開口部40Hの中心軸と、ボビン10の中心孔10Hの中心軸と、光学レンズ20の光軸(凸部21の中心軸)は、一致または実質的に一致している。

[0051]

環状の熱膨張緩和部材40は、幅および厚さが一定または実質的に一定である。熱膨張緩和部材40の厚さは、一例として約500μmとしてもよい。

熱膨張緩和部材40は、温度変化に起因するボビン10の熱膨張による伸縮が 光学レンズ20に影響を及ぼさないようにするため、光学レンズ20の光学材料 の熱膨張率に等しい熱膨張率または近い熱膨張率の材料としている。

熱膨張緩和部材40の材料(緩和材料)を、光学レンズ20の光学材料と同じ 材料とすることで、材料の選定を容易化できると共に、熱膨張緩和部材40の厚 さに応じて、光学レンズ20に加わる熱応力を低減することができる。

[0052]

なお、光学レンズ20とボビン10の樹脂材料との熱膨張率の差よりも、緩和材料と樹脂材料との熱膨張率の差が大きくなるような緩和材料を選択し、熱膨張緩和部材40の厚さを最適化することにより、光学レンズ20に加わる熱応力を無くすことが可能である。

具体的には、ボビン10の樹脂材料の熱膨張により熱膨張緩和部材40が引っ 張られる場合において、熱膨張緩和部材40の伸び率が、光学レンズ20の熱膨 張率とほぼ等しくなるように、熱膨張緩和部材40の材料および厚さを選択する ことにより、光学レンズ20での熱応力を無くすことが可能である。

[0053]

このようにして、光学ヘッド110では、ボビン10と光学レンズ20との間に熱膨張緩和部材40を介在させることで、光学レンズ20で生じる熱応力を低減することができ、光学レンズ20の溝29の応力集中を低減することができ、光学ヘッド110の信頼性を向上可能である。

[0054]

光ヘッドの第2実施形態

図3は、本発明に係る光ヘッドの第2の実施の形態を示す概略的な構成図であ

り、光ヘッドの概略的な断面図を示している。

この光ヘッド120は、ボビン60と、光学レンズ6,20と、熱膨張緩和部材90と、合成樹脂からなるスペーサ50とを有する。なお、図3中の光学レンズ20は、図2中の光学レンズ20と同一構造であり、その説明を適宜省略する

[0055]

ボビン60の外周には、ボビン60の一方の面(上面)61Aに沿って凸部62Aが形成されていると共に、ボビン60の他方の面(下面)61Bに沿って凸部62Bが形成されている。ボビン60は、中心孔60Hが形成されており、この中心孔60Hの中心軸は、ボビン60の上下面61A,61Bに対して垂直または実質的に垂直である。

[0056]

ボビン60において、凸部62A,62Bからなる周縁の間の凹部には、コイル63が巻き付けてある。コイル63の外側に磁石を配置してコイル63に駆動電流を流すことで、ボビン60および光学レンズ6,20を一体的に移動させることが可能である。

[0057]

環状の熱膨張緩和部材90の一方の面(上面)は、環状のスペーサ50の下面 に密着しており、熱膨張緩和部材90の他方の面(下面)は、光学レンズ20の 平坦部22の平坦面に密着している。

環状のスペーサ50は、接着剤55により、ボビン60の内壁に接着されている。環状のスペーサ50の幅および厚さは、一定または実質的に一定である。

光学レンズ20は、凸部21が熱膨張緩和部材90の開口部90Hに嵌め込まれるように配置されている。平坦部22からの凸部21の高さは、熱膨張緩和部材90の厚さよりも低い。光学レンズ20の熱膨張率は、ボビン60の熱膨張率よりも小さい。

[0058]

また、光学レンズ20は、凸部21の中心軸またはその延長線が、ボビン60 の中心孔60Hを通り抜けるように配置されている。

熱膨張緩和部材90の開口部90Hの中心軸と、ボビン60の中心孔60Hの中心軸と、光学レンズ6,20の光軸は、一致または実質的に一致している。

[0059]

光学レンズ6は、一方の面の凸部6Aと、他方の面の凸部6Bと、凸部6A,6Bの周囲に位置する外周部6Cとを有する。

光学レンズ6の外周部6Cの周縁は、ボビン60の内壁に接触または略接触しており、外周部6Cは、接着剤55によってボビン60の内壁に接着されている。なお、ボビン60の内壁に外周部6Cが食い込んだ構成としてもよい。

[0060]

環状の熱膨張緩和部材90は、幅および厚さが一定または実質的に一定である。熱膨張緩和部材90は、温度変化に起因するボビン60および/またはスペーサ50の熱膨張による伸縮が光学レンズ20に影響を及ぼさないようにするため、光学レンズ20の光学材料の熱膨張率に等しいか近い熱膨張率の材料としている。

熱膨張緩和部材90の材料(緩和材料)を、光学レンズ20の光学材料と同じ 材料とすることで、材料の選定を容易化できると共に、熱膨張緩和部材90の厚 さに応じて、光学レンズ20に加わる熱応力を低減することができる。

[0061]

このようにして、光学ヘッド120では、ボビン60および/またはスペーサ 50と光学レンズ20との間に熱膨張緩和部材90を介在させることで、光学レンズ20で生じる熱応力を低減することができ、光学レンズ20の溝29での応力集中を低減することができ、光学ヘッド120の信頼性を向上可能である。

[0062]

図4は、本発明に対比される光ヘッドを示す概略的な構成図であり、光ヘッドの概略的な断面図を示している。

この光ヘッド130は、ボビン60と、光学レンズ6,20と、合成樹脂からなる環状のスペーサ51とを有する。なお、図4の光ヘッド130において、図3の光ヘッド120と同一構成部分には同一符号を付しており、同一構成部分の説明を適宜省略する。

[0063]

環状のスペーサ51の周壁51Cは、接着剤55によりボビン60の内壁に接着されており、スペーサ51の底面(下面)は、光学レンズ20の平坦部22の平坦面に密着している。

光学レンズ20は、凸部21がスペーサ51の開口部51Hに嵌め込まれるように配置されている。スペーサ51の開口部51Hの中心軸と、ボビン60の中心孔60Hの中心軸と、光学レンズ6,20の光軸は、一致または実質的に一致している。

[0064]

この光学ヘッド130では、スペーサ51の熱膨張が光学レンズ20に直接的に伝わるので、光学レンズ20に熱応力が生じ易く、凸部21の周囲の溝29に応力が集中し易い。したがって、図4の光学ヘッド130よりも図3の光学ヘッド120のほうが光学レンズ20の溝29での応力集中を低減することができる利点がある。

[0065]

光学レンズ20の製造方法

次に、光学レンズ20の製造方法を説明する。

図5は、図2~図4中の光学レンズ20の製造工程を示す説明図である。

[0066]

図5 (a)では、光学材料からなる基板24上にマスク材料25が塗布されている。マスク材料25は、例えば感光性材料(またはホトレジスト)からなり、スピンコーティング法などにより所定の厚さに塗布されている。マスク材料25の厚さは、一例として約25μmとする。

[0067]

図5 (b) では、図5 (a) の基板24上のマスク材料25のパターニングにより、マスク層26が形成されている。マスク材料25のパターニングは、例えば露光および現像により行う。マスク層26の直径は、一例として約100μm~約250μmとする。

[0068]

図5 (c)では、図5 (b)の基板24 (または基板24上のマスク層26) に熱処理を行い、マスク層26の表面積が表面張力等により少なくなるような変形をさせ、なだらかな曲面を有する凸形状に変形させる。

熱処理により、図5(b)のマスク層26は、図5(c)のマスク層26Aになっており、マスク層26Aは丸い凸形状(凸レンズ形状)を有する。

[0069]

図5 (d)では、図5 (c)のマスク層26Aの形状が基板24に転写されて基板24Aが形成されており、光学レンズ20が形成されている。例えば、リアクティブイオンエッチング(RIE)法などのエッチングにより、マスク層26Aの形状を基板24に転写し、光学レンズ20を形成する。なお、凸部21形成用のエッチングでは、後述のNLD装置またはICP装置を用いてもよい。

凸部21は、マスク層26Aが転写されて形成されており、平坦部22は、マスク層26Aの周囲の形状が転写されて形成されており、表面が平坦または略平坦になっている。凸部21の周囲には溝29が形成されており、凸部21と平坦部22との区別が明確化されている。

[0070]

図5に示す製造方法によれば、凸レンズの機能を持つ凸部21を有する薄板状の基板24Aを形成することができる。

図5の製造方法では、一例として、マスク材料25は、ガラス転移温度(Tg点)が約45 \mathbb{C} ~約55 \mathbb{C} の材料を用い、熱処理温度は、約110 \mathbb{C} ~約150 \mathbb{C} の範囲で行う。

また、マスク層26が熱処理により、光学的になだらかな面が得られる程度に 丸く変形させるため、マスク材料25をTg点が熱処理温度よりも低い材料とし ている。

[0071]

更には、ドライエッチングなどの製法によりマスク層26の形状を基板24に 形成する場合には、熱処理後のマスク層26Aが変質していないことが必要であ ることから、熱処理温度は、マスク層26Aが変質しない温度としている。例え ば、熱処理温度は、マスク層26の炭化温度よりも低い温度とする。



マスク層26が形成された基板24の保持状態において、マスク層26が変形すると、プロセスの再現(再現性)が困難となる。また、ドライエッチングプロセス中においてマスク層26が変形するとプロセスの再現が困難となる。

このため、マスク材料 2 5 は、T g 点が保存温度(室温もしくは常温)または加工プロセス温度(室温付近または常温付近)よりも高い材料としている。

[0073]

一般的に、T g 点とは、その材料がガラス状態(すなわち決まった構造をとらず、流動が可能な状態)となる境界を示す温度であることから、プロセスの安定性を考えると、熱処理温度は、T g 点よりも余裕を持って高い温度であることが望ましい。

すなわち、マスク層 2 6 を熱処理によりその表面積が小さくなるように変形させる(熱処理によりマスク層 2 6 の流動が可能な状態とし、マスク層 2 6 の表面 張力によりマスク層 2 6 を変形させる)ためには、熱処理温度はTg点よりも数 1 0 ℃高いことが望ましい。

[0074]

一例として、熱処理温度をTg点よりも40℃程度以上高い温度とすることにより、例えば1時間以内にマスク層26を丸く変形させることができ、効率良く 光学レンズ(光学素子)20を製造可能である。

なお、同様の観点から保存温度または加工温度とTg点との関係においては、 保存温度または加工温度とTg点との差は、数10℃以内としてもよい。

[0075]

光ヘッドの第3実施形態

図6は、本発明に係る光ヘッドの第3の実施の形態を示す概略的な構成図であり、光ヘッドの概略的な断面図を示している。

この光ヘッド210は、ボビン10と、光学レンズ30と、熱膨張緩和部材40とを有する。

[0076]

ボビン10の外周には、ボビン10の一方の面(上面)11Aに沿って凸部1

0

2 Aが形成されていると共に、ボビン10の他方の面(下面)11Bに沿って凸部12Bが形成されている。ボビン10は、中心孔10Hが形成されており、この中心孔10Hの中心軸は、ボビン10の上下面11A, 11Bに対して垂直または実質的に垂直である。

[0077]

ボビン10において、凸部12A, 12Bからなる周縁の間の凹部には、コイル13が巻き付けてある。コイル13の外側に磁石を配置してコイル13に駆動電流を流すことで、ボビン10および光学レンズ30を一体的に移動させることが可能である。

[0078]

光学レンズ30は、石英ガラス等の光学材料からなる基板34Aを有し、基板34Aは、凸レンズの機能を持つ凸部31と、この凸部31の周囲に位置する平坦部32と、平坦部32の周囲に位置する外周部33とを有する。光学レンズ30の熱膨張率は、ボビン10の熱膨張率よりも小さい。

平坦部32での基板34Aの厚さは、一定または略一定であり、凸部31での 基板34Aの厚さよりも薄い。

外周部33での基板34Aの厚さは、凸部31での基板34Aの厚さよりも厚く、平坦部32での基板34Aの厚さよりも厚い。一例として、外周部33での基板34Aの厚さを約130μmとしてもよく、熱膨張緩和部材40の厚さを約500μmとしてもよい。

[0079]

凸部31の外周には、凸部31をエッチングにより形成する時にトレンチという溝39が形成されており、この溝39により凸部31と平坦部32との区別が明確化されている。

外周部33の上面(表面)は、無機材料からなるマスク層37Bが形成されており、平坦または略平坦になっている。

[0080]

ボビン10の下面11Bは、環状の熱膨張緩和部材40の一方の平坦面(上面)に密着しており、環状の熱膨張緩和部材40の他方の平坦面(下面)は、外周

部33の上面(具体的にはマスク層37B)に密着している。

光学レンズ30は、凸部31が熱膨張緩和部材40の開口部40Hに向かって 突出するように配置されている。

[0081]

また、光学レンズ30は、凸部31の中心軸またはその延長線がボビン10の中心孔10Hを通り抜けるように配置されている。

熱膨張緩和部材40の開口部40Hの中心軸と、ボビン10の中心孔10Hの中心軸と、光学レンズ30の光軸は、一致または実質的に一致している。

[0082]

環状の熱膨張緩和部材40は、幅および厚さが一定または実質的に一定である。熱膨張緩和部材40は、温度変化に起因するボビン10の熱膨張による伸縮が 光学レンズ30に影響を及ぼさないようにするために、光学レンズ30の光学材料の熱膨張率に等しいか近い熱膨張率の材料としている。

熱膨張緩和部材40の材料(緩和材料)を、光学レンズ30の光学材料と同じ 材料とすることで、材料の選定を容易化できると共に、熱膨張緩和部材40の厚 さに応じて、光学レンズ30に加わる熱応力を低減することができる。

[0083]

なお、光学レンズ30とボビン10の樹脂材料との熱膨張率の差よりも、緩和材料と樹脂材料との熱膨張率の差が大きくなるような緩和材料を選択し、熱膨張緩和部材40の厚さを最適化することにより、光学レンズ30に加わる熱応力を無くすことが可能である。

具体的には、ボビン10の樹脂材料の熱膨張により熱膨張緩和部材40が引っ 張られる場合において、熱膨張緩和部材40の伸び率が、光学レンズ30の熱膨 張率とほぼ等しくなるように、熱膨張緩和部材40の材料と厚さを選択すること により、光学レンズ30の熱応力を無くすことが可能である。

[0084]

このようにして、光学ヘッド210では、ボビン10と光学レンズ30との間に熱膨張緩和部材40を介在させることで、光学レンズ30で生じる熱応力を低減することができ、光学レンズ30の溝39での応力集中を低減することができ

、光学ヘッド210の信頼性を向上可能である。

[0085]

光ヘッドの第4実施形態

図7は、本発明に係る光ヘッドの第4の実施の形態を示す概略的な構成図であり、光ヘッドの概略的な断面図を示している。

この光ヘッド220は、ボビン10と、光学レンズ30と、熱膨張緩和部材4 1とを有する。なお、図7の光ヘッド220では、図6の光ヘッド210と同一 構成部分には同一符号を付しており、同一構成部分の説明を適宜省略する。

[0086]

ボビン10の下面11Bは、板状の熱膨張緩和部材41の一方の平坦面(上面)に密着しており、板状の熱膨張緩和部材41の他方の平坦面(下面)は、外周部33の上面(具体的にはマスク層37B)に密着している。

光学レンズ30の凸部31は、熱膨張緩和部材41の側に突起している。また、光学レンズ30は、凸部31の中心軸またはその延長線がボビン10の中心孔10Hを通り抜けるように配置されている。ボビン10の中心孔10Hの中心軸と、光学レンズ30の光軸は、一致または実質的に一致している。なお、凸部31の中心軸は、板状の熱膨張緩和部材41の上下面に対して垂直または実質的に垂直になっている。

[0087]

光学部材からなる板状の熱膨張緩和部材41は、幅および厚さが一定または実質的に一定である。一例として、熱膨張緩和部材41の厚さを約500μmとしてもよい。

熱膨張緩和部材41は、温度変化に起因するボビン10の熱膨張による伸縮が 光学レンズ30に影響を及ぼさないようにするために、光学レンズ30の光学材料の熱膨張率に等しいか近い熱膨張率を有する光学材料としている。

熱膨張緩和部材41の材料(緩和材料)を、光学レンズ30の光学材料と同じ 材料とすることで、材料の選定を容易化できると共に、熱膨張緩和部材40の厚 さに応じて、光学レンズ30に加わる熱応力を低減することができる。

[0088]

なお、光学レンズ30とボビン10の樹脂材料との熱膨張率の差よりも、緩和材料と樹脂材料との熱膨張率の差が大きくなるような緩和材料を選択し、熱膨張緩和部材41の厚さを最適化することにより、光学レンズ30に加わる熱応力を無くすことが可能である。

具体的には、ボビン10の樹脂材料の熱膨張により熱膨張緩和部材41が引っ 張られる場合において、熱膨張緩和部材41の伸び率が、光学レンズ30の熱膨 張率とほぼ等しくなるように、熱膨張緩和部材41の材料と厚さを選択すること により、光学レンズ30の熱応力を無くすことが可能である。

[0089]

このようにして、光学ヘッド220では、ボビン10と光学レンズ30との間に熱膨張緩和部材41を介在させることで、光学レンズ30で生じる熱応力を低減することができ、光学レンズ30の溝39の応力集中を低減することができ、光学ヘッド220の信頼性を向上可能である。

[0090]

光ヘッドの第5実施形態

図8は、本発明に係る光ヘッドの第5の実施の形態を示す概略的な構成図であり、光ヘッドの概略的な断面図を示している。

この光ヘッド230は、ボビン70と、光学レンズ30とを有する。なお、図8中の光学レンズ30は、図6および図7中の光学レンズ30と同一構成であり、その説明を適宜省略する。

[0091]

ボビン70の外周には、ボビン70の一方の面(上面)71Aに沿って凸部7 2Aが形成されていると共に、ボビン70の他方の面(下面)71Bに沿って凸部72Bが形成されている。ボビン70は、中心孔70Hが形成されており、この中心孔70Hの中心軸は、ボビン70の上下面71A,71Bに対して垂直または実質的に垂直である。

[0092]

ボビン70において、凸部72A, 72Bからなる周縁の間の凹部には、コイル73が巻き付けてある。コイル73の外側に磁石を配置してコイル73に駆動

電流を流すことで、ボビン70および光学レンズ30を一体的に移動させること が可能である。

[0093]

光学レンズ30の外周部33のマスク層37Bは、ボビン70の下面71Bに密着している。光学レンズ30の熱膨張率は、ボビン70の熱膨張率よりも小さい。

光学レンズ30の凸部31は、ボビン70の中心孔70Hの側に突起している。光学レンズ30は、凸部31の中心軸またはその延長線がボビン70の中心孔70Hを通り抜けるように配置されている。ボビン70の中心孔70Hの中心軸と、光学レンズ30の光軸は、一致または実質的に一致している。

[0094]

この光学ヘッド230では、温度変化に起因するボビン70の熱膨張による伸縮が光学レンズ30に影響を及ぼさない又は実質的に及ぼさないようにするため、光学レンズ30の肉厚の外周部33を利用している。

光学ヘッド230では、ボビン70の伸縮は外周部33で緩和されて平坦部32に伝わり、図1のように凸部の周囲の平坦部が直接的にボビンの底面に固着されている場合に比べ、光学レンズでの熱応力を低減することができ、凸部の周囲の溝での応力集中を低減することができる。また、外周部33の厚さに応じて、光学レンズ30の溝39に加わる熱応力を低減することができる。

[0095]

このようにして、光学ヘッド230では、ボビン70に対して光学レンズ30の肉厚の外周部33が固着しているので、光学レンズ30の平坦部32で生じる熱応力を低減することができ、光学レンズ30の溝39での応力集中を低減することができ、光学ヘッド230の信頼性を向上可能である。

[0096]

光学レンズ30の製造方法

次に、光学レンズ30の製造方法を説明する。

図9および図10は、図6~図8中の光学レンズ30の製造工程を示す説明図である。

[0097]

図9(a)では、光学材料からなる基板34上に、開口部37Hを有する第2のマスク層37Bが形成されている。この第2のマスク層37Bは、耐エッチング性の材料からなり、その厚さは一例として約0.1μmとする。第2のマスク層37Bは、例えば、プラチナなどの無機材料により構成してもよく、ハードマスクにより構成してもよい。

[0098]

図9(b)では、図9(a)の基板34上にマスク材料35が塗布されている。マスク材料35は、例えば感光性材料(またはホトレジスト)からなり、スピンコーティング法などにより所定の厚さに塗布されている。マスク材料35の厚さは、一例として約25μmとする

[0099]

図9 (c)では、図9 (b)の基板34上のマスク材料35のパターニングにより、第1のマスク層36が形成されていると共に、第2のマスク層37Bが露出している。マスク材料35のパターニングは、例えば露光および現像により行う。第1のマスク層36の直径は、一例として約100 μ m~約250 μ mとする。

[0100]

図10(d)では、図9(c)の基板34(または基板34上の第1のマスク層36)に熱処理を行い、第1のマスク層36の表面積が表面張力で少なくなるような変形をさせ、なだらかな曲面を有する凸形状に変形させる。

熱処理により、図9 (c)のマスク層36は、図10 (d)のマスク層36A になっており、マスク層36Aは丸い凸形状(凸レンズ形状)を有する。

[0101]

図10(e)では、図10(d)のマスク層36Aの形状が基板34に転写されて基板34Aが形成されており、光学レンズ30が形成されている。

例えば、RIE法などのエッチングにより、マスク層36Aの形状を基板34 に転写し、光学レンズ30を形成する。マスク層37Bは、凸部31形成用のエッチング時にエッチングされない材料もしくはエッチングされ難い材料またはエ

ッチングレートが小さい材料で構成されている。

[0102]

凸部31を形成するエッチングでは、例えば、NLD (Magnetic Neutral Loop Discharge Plasma) 装置という高密度プラズマ源を用いたプラズマエッチング 装置により加工を行う。なお、NLD装置に関しては、H.Tsuboi,M.Itoh,M.Tana be,T.Hayashi and T.Uchida:Jpn.J.Appl.Phys.34(1995),2476 を参考にすることができる。

または、ICP (Inductively Coupled Plasma) 装置という高密度プラズマ源を用いたプラズマエッチング装置により加工を行う。なお、ICP装置に関しては、J.Hopwood,Plasma Source,Sci.& Technol.1(1992)109. を参考にすることができ、T.Fukasawa,A.Nakamura,H.Shindo and Y.Horiike:Jpn.J.Appl.Phys.33(1994),2139を参考にすることができる。

[0103]

凸部31は、マスク層36Aが転写されて形成されており、平坦部32は、マスク層36A,37B間の形状が転写されて形成されており、外周部33は、マスク層37Bによりマスクされており、エッチングされていない。外周部33の表面は、平坦または略平坦である。

凸部31の外周には、溝39が形成されている。この溝39により、凸部31 と平坦部32との区別が明確化されている。

[0104]

図9および図10に示す製造方法によれば、凸レンズの機能を有する凸部31を形成すると共に肉厚の外周部33を形成することができる。また、凸部31と外周部33との位置精度は、マスク材料35のパターニングの精度を維持することができるので、高い位置精度で凸部31と外周部33とを作成することができる。これにより、凸部31の周囲に位置する薄肉の平坦部32を少なくすることができ、例えば感光性材料の解像度程度まで狭くすることが可能である。

[0105]

更には、外周部33での肉厚を、凸部31での肉厚よりも大きくすることができるので、光学レンズ30は、機械的強度をより向上可能であると共に、厚さ方

向の振動の共振周波数を高めることができ、共振し難い構造にすることができる

また、光学レンズ30では、平坦部32の周囲に厚肉の外周部33が形成されており、図9および図10の製造方法を用いることで、ガラスモールド法では作成が困難な形状の光学レンズを作成可能である。

[0106]

なお、図9(a)の第2のマスク層37Bは、リフトオフ法などにより形成することができ、この形成工程ではレジストのリムーバなどの使用を伴うので、マスク材料35が感光性材料などの有機材料である場合には、第2のマスク層37Bの形成工程をマスク材料35の形成工程よりも前にすることが望ましい。

また、第2のマスク層37Bは、図10(e)の基板34Aの加工工程で加工 されないことが望ましいので、図10(e)の工程としては、イオンミリング法 よりも、化学的な反応を利用しているRIE法のほうが好ましい。

[0107]

図 9 および図 1 0 の製造方法では、一例として、マスク材料 3 5 は、ガラス転移温度(T g 点)が約 4 5 \mathbb{C} \sim 約 5 5 \mathbb{C} の材料を用い、熱処理温度は、約 1 1 0 \mathbb{C} \sim 約 1 5 0 \mathbb{C} 0 範囲で行う。

また、第1のマスク層36が熱処理により、光学的になだらかな面が得られる程度に丸く変形させるため、マスク材料35はTg点が熱処理温度よりも低い材料としている。

[0108]

更には、ドライエッチングなどの製法により第1のマスク層36の形状を基板34に形成する場合には、熱処理後のマスク層36Aが変質していないことが必要であることから、熱処理温度は、マスク層36Aが変質しない温度としている。例えば、熱処理温度は、第1のマスク層36の炭化温度よりも低い温度とする

[0109]

マスク層36,37Bが形成された基板34の保持状態において、マスク層36が変形すると、プロセスの再現(再現性)が困難となる。また、ドライエッチ

ングプロセス中においてマスク層36,37Aが変形するとプロセスの再現が困難となる。

このため、マスク材料35は、Tg点が保存温度(室温もしくは常温)または 加工プロセス温度(室温付近もしくは常温付近)よりも高い材料としている。

[0110]

プロセスの安定性の観点から、熱処理温度は、Tg点よりも余裕を持って高い 温度であることが望ましい。

すなわち、マスク層36を熱処理によりその表面積が小さくなるように変形させる(熱処理によりマスク層36の流動が可能な状態とし、マスク層36の表面 張力によりマスク層36を変形させる)ためには、熱処理温度はTg点よりも数 10℃高いことが望ましい。

[0111]

一例として、熱処理温度をTg点よりも40℃程度以上高い温度とすることにより、例えば1時間以内にマスク層36を丸く変形させることができ、効率良く 光学レンズ30を製造可能である。

なお、同様の観点から保存温度または加工温度とTg点との関係においては、 保存温度または加工温度とTg点との差は、数10℃以内としてもよい。

[0112]

光ピックアップ

図11は、本発明に係る光ヘッドを有する光ピックアップの第1の実施の形態 を示す概略的な構成図である。

この光ピックアップ119は、半導体レーザ4と、コリメータレンズ5と、ビームスプリッタ3と、1/4波長板(λ /4板)9と、集光レンズ7と、光検出器8と、光ヘッド110と、磁石111とを有する。光ヘッド110の構造については、図2に関連して既に説明しているので、その説明を省略する。

この光ヘッド110は、光ヘッド110のコイル13の発生磁界により、コイル13近傍に配置された磁石111を利用して、フォーカス方向および/またはトラッキング方向に移動可能となっている。磁石111およびコイル13は、ボビン10を移動させるアクチュエータを構成している。

[0113]

半導体レーザ4は、駆動信号SLに基づいて直線偏光のレーザ光を出力し、出力レーザ光をコリメータレンズ5に供給する。

コリメータレンズ5は、半導体レーザ4からのレーザ光を平行光にしてビーム スプリッタ3に供給する。

[0114]

ビームスプリッタ3は、コリメータレンズ5からのレーザ光を透過して1/4 波長板9を介して光ヘッド110に供給する。

光ヘッド110では、1/4波長板9の透過レーザ光は、ボビン10の中心孔10Hを通過して凸部21に供給される。

光学レンズ20は対物レンズの機能を有し、その凸部21は、1/4波長板9からのレーザ光を集光して光ディスク80のトラックを照射する。このようにして、半導体レーザ4からのレーザ光は、光ディスク80の記録面に集光される。

[0115]

また、光ヘッド110は、光ディスク80で反射したレーザ光を、1/4波長板9を介してビームスプリッタ3に戻す。

ビームスプリッタ3は、光ヘッド110からのレーザ光が入射され、入射され たレーザ光を反射して集光レンズ7に供給する。

集光レンズ7は、ビームスプリッタ3からのレーザ光を集光して光検出器8に 供給する。

光検出器 8 は、集光レンズ 7 からのレーザ光を受光部で受光して出力信号 S A を生成する。光検出器 8 は、例えば 4 分割光検出器により構成する。

[0116]

図11の光ピックアップ119では、熱膨張緩和部材40を有する光ヘッド1 10を用いることにより、図1の光ヘッド100を用いた光ピックアップに比べ て使用可能な温度範囲を広げることができ、信頼性を向上可能である。

[0117]

図12は、本発明に係る光ヘッドを有する光ピックアップの第2の実施の形態 を示す概略的な構成図である。 この光ピックアップ129は、半導体レーザ4と、コリメータレンズ5と、ビームスプリッタ3と、1/4波長板(λ /4板)9と、集光レンズ7と、光検出器8と、光ヘッド120と、磁石121とを有する。光ヘッド120の構造については、図3に関連して既に説明しているので、その説明を省略する。

この光ヘッド120は、光ヘッド120のコイル63の発生磁界により、コイル63近傍に配置された磁石121を利用して、フォーカス方向および/またはトラッキング方向に移動可能となっている。磁石121およびコイル63は、ボビン60を移動させるアクチュエータを構成している。

[0118]

半導体レーザ4は、駆動信号SLに基づいて直線偏光のレーザ光を出力し、出力レーザ光をコリメータレンズ5に供給する。

コリメータレンズ5は、半導体レーザ4からのレーザ光を平行光にしてビーム スプリッタ3に供給する。

[0119]

ビームスプリッタ3は、コリメータレンズ5からのレーザ光を透過して1/4 波長板9を介して光ヘッド120の光学レンズ6に供給する。

光学レンズ6は、1/4波長板9からのレーザ光を、光学レンズ20の凸部2 1に供給する。光学レンズ6および光学レンズ20は、対物レンズの機能を有し する。

光学レンズ20の凸部21は、光学レンズ6からのレーザ光を集光して光ディスク80のトラックを照射する。このようにして、半導体レーザ4からのレーザ光は、光ディスク80の記録面に集光される。

[0120]

また、光ヘッド120は、光ディスク80で反射したレーザ光を、1/4波長板9を介してビームスプリッタ3に戻す。

ビームスプリッタ3は、光ヘッド120からのレーザ光が入射され、入射され たレーザ光を反射して集光レンズ7に供給する。

集光レンズ7は、ビームスプリッタ3からのレーザ光を集光して光検出器8に 供給する。

光検出器8は、集光レンズ7からのレーザ光を受光部で受光して出力信号SA を生成する。光検出器8は、例えば4分割光検出器により構成する。

[0121]

図12の光ピックアップ129では、熱膨張緩和部材90を有する光ヘッド1 20を用いることにより、図4の光ヘッド130を用いた光ピックアップに比べ て使用可能な温度範囲を広げることができ、信頼性を向上可能である。

[0122]

図13は、本発明に係る光ヘッドを有する光ピックアップの第3の実施の形態 を示す概略的な構成図である。

この光ピックアップ219は、半導体レーザ4と、コリメータレンズ5と、ビームスプリッタ3と、1/4波長板(λ /4板)9と、集光レンズ7と、光検出器8と、光ヘッド210と、磁石211とを有する。光ヘッド210の構造については、図6に関連して既に説明しているので、その説明を省略する。

この光ヘッド210は、光ヘッド210のコイル13の発生磁界により、コイル13近傍に配置された磁石211を利用して、フォーカス方向および/またはトラッキング方向に移動可能となっている。磁石211およびコイル13は、ボビン10を移動させるアクチュエータを構成している。

[0123]

半導体レーザ4は、駆動信号SLに基づいて直線偏光のレーザ光を出力し、出力レーザ光をコリメータレンズ5に供給する。

コリメータレンズ5は、半導体レーザ4からのレーザ光を平行光にしてビーム スプリッタ3に供給する。

[0124]

ビームスプリッタ3は、コリメータレンズ5からのレーザ光を透過して1/4 波長板9を介して光ヘッド210に供給する。

光ヘッド210では、1/4波長板9の透過レーザ光は、ボビン10の中心孔 10Hおよび熱膨張緩和部材40の開口部40Hを通過して凸部31に供給される。

光学レンズ30は対物レンズの機能を有し、その凸部31は、1/4波長板9

からのレーザ光を集光して光ディスク80のトラックを照射する。このようにして、半導体レーザ4からのレーザ光は、光ディスク80の記録面に集光される。

[0125]

また、光ヘッド210は、光ディスク80で反射したレーザ光を、1/4波長板9を介してビームスプリッタ3に戻す。

ビームスプリッタ3は、光ヘッド210からのレーザ光が入射され、入射され たレーザ光を反射して集光レンズ7に供給する。

集光レンズ7は、ビームスプリッタ3からのレーザ光を集光して光検出器8に供給する。

光検出器 8 は、集光レンズ 7 からのレーザ光を受光部で受光して出力信号 S A を生成する。光検出器 8 は、例えば 4 分割光検出器により構成する。

[0126]

図13の光ピックアップ219では、熱膨張緩和部材40を有する光ヘッド2 10を用いることにより、図1の光ヘッド100を用いた光ピックアップに比べ て使用可能な温度範囲を広げることができ、信頼性を向上可能である。また、光 学レンズ30の共振周波数の向上により高転送レートのデータの記録および/ま たは再生が可能となる。

[0127]

図14は、本発明に係る光ヘッドを有する光ピックアップの第4の実施の形態 を示す概略的な構成図である。

この光ピックアップ229は、半導体レーザ4と、コリメータレンズ5と、ビームスプリッタ3と、1/4波長板(λ /4板)9と、集光レンズ7と、光検出器8と、光ヘッド220と、磁石221とを有する。光ヘッド220の構造については、図7に関連して既に説明しているので、その説明を省略する。

この光ヘッド220は、光ヘッド220のコイル13の発生磁界により、コイル13近傍に配置された磁石221を利用して、フォーカス方向および/またはトラッキング方向に移動可能となっている。磁石221およびコイル13は、ボビン10を移動させるアクチュエータを構成している。

[0128]

半導体レーザ4は、駆動信号SLに基づいて直線偏光のレーザ光を出力し、出力レーザ光をコリメータレンズ5に供給する。

コリメータレンズ5は、半導体レーザ4からのレーザ光を平行光にしてビーム スプリッタ3に供給する。

[0129]

ビームスプリッタ3は、コリメータレンズ5からのレーザ光を透過して1/4 波長板9を介して光ヘッド220に供給する。

光ヘッド220では、1/4波長板9の透過レーザ光は、ボビン10の中心孔10Hおよび熱膨張緩和部材41を通過して凸部31に供給される。

光学レンズ30は対物レンズの機能を有し、その凸部31は、1/4波長板9からのレーザ光を集光して光ディスク80のトラックを照射する。このようにして、半導体レーザ4からのレーザ光は、光ディスク80の記録面に集光される。

[0130]

また、光ヘッド220は、光ディスク80で反射したレーザ光を、1/4波長板9を介してビームスプリッタ3に戻す。

ビームスプリッタ3は、光ヘッド220からのレーザ光が入射され、入射され たレーザ光を反射して集光レンズ7に供給する。

集光レンズ7は、ビームスプリッタ3からのレーザ光を集光して光検出器8に 供給する。

光検出器8は、集光レンズ7からのレーザ光を受光部で受光して出力信号SA を生成する。光検出器8は、例えば4分割光検出器により構成する。

[0131]

図14の光ピックアップ229では、熱膨張緩和部材41を有する光ヘッド220を用いることにより、図1の光ヘッド100を用いた光ピックアップに比べて使用可能な温度範囲を広げることができ、信頼性を向上可能である。また、光学レンズ30の共振周波数の向上により高転送レートのデータの記録および/または再生が可能となる。

[0132]

図15は、本発明に係る光ヘッドを有する光ピックアップの第5の実施の形態

を示す概略的な構成図である。

この光ピックアップ239は、半導体レーザ4と、コリメータレンズ5と、ビームスプリッタ3と、1/4波長板(λ /4板)9と、集光レンズ7と、光検出器8と、光ヘッド230と、磁石231とを有する。光ヘッド230の構造については、図8に関連して既に説明しているので、その説明を省略する。

この光ヘッド230は、光ヘッド230のコイル73の発生磁界により、コイル73近傍に配置された磁石231を利用して、フォーカス方向および/またはトラッキング方向に移動可能となっている。磁石231およびコイル73は、ボビン70を移動させるアクチュエータを構成している。

[0133]

半導体レーザ4は、駆動信号SLに基づいて直線偏光のレーザ光を出力し、出力レーザ光をコリメータレンズ5に供給する。

コリメータレンズ5は、半導体レーザ4からのレーザ光を平行光にしてビームスプリッタ3に供給する。

[0134]

ビームスプリッタ3は、コリメータレンズ5からのレーザ光を透過して1/4 波長板9を介して光ヘッド230に供給する。

光ヘッド230では、1/4波長板9の透過レーザ光は、ボビン70の中心孔70Hを通過して凸部31に供給される。

光学レンズ30は対物レンズの機能を有し、その凸部31は、1/4波長板9からのレーザ光を集光して光ディスク80のトラックを照射する。このようにして、半導体レーザ4からのレーザ光は、光ディスク80の記録面に集光される。

[0135]

また、光ヘッド230は、光ディスク80で反射したレーザ光を、1/4波長板9を介してビームスプリッタ3に戻す。

ビームスプリッタ3は、光ヘッド230からのレーザ光が入射され、入射され たレーザ光を反射して集光レンズ7に供給する。

集光レンズ7は、ビームスプリッタ3からのレーザ光を集光して光検出器8に 供給する。

光検出器 8 は、集光レンズ 7 からのレーザ光を受光部で受光して出力信号 S A を生成する。光検出器 8 は、例えば 4 分割光検出器により構成する。

[0136]

図15の光ピックアップ239では、光ヘッド230を用いることにより、図1の光ヘッド100を用いた光ピックアップに比べて使用可能な温度範囲を広げることができ、信頼性を向上可能である。また、光学レンズ30の共振周波数の向上により高転送レートのデータの記録および/または再生が可能となる。

[0137]

なお、図6の光ヘッド210では、光学レンズ30の外周部33からマスク層37Bを除去した外周部の上面が、熱膨張緩和部材40に固着している構成としてもよい。

図7の光ヘッド220では、光学レンズ30の外周部33からマスク層37B を除去した外周部の上面が、熱膨張緩和部材41の下面に固着している構成としてもよい。

図8の光ヘッド230では、光学レンズ30の外周部33からマスク層37Bを除去した外周部の上面が、ボビン70の下面71Bに固着している構成としてもよい。

また、上記実施の形態は本発明の例示であり、本発明は上記実施の形態に限定されない。

[0138]

【発明の効果】

以上に説明したように、本発明によれば、ボビンに取り付けられた光学レンズで生じる熱応力を低減可能な光ヘッドと、この光ヘッドを有する光ピックアップとを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に対比される光ヘッドを例示する概略的な構成図である。

【図2】

本発明に係る光ヘッドの第1の実施の形態を示す概略的な構成図である。

【図3】

本発明に係る光ヘッドの第2の実施の形態を示す概略的な構成図である。

【図4】

本発明に対比される光ヘッドを例示する概略的な構成図である。

【図5】

図2~図4中の光学レンズの製造工程を示す説明図である。

【図6】

本発明に係る光ヘッドの第3の実施の形態を示す概略的な構成図である。

【図7】

本発明に係る光ヘッドの第4の実施の形態を示す概略的な構成図である。

【図8】

本発明に係る光ヘッドの第5の実施の形態を示す概略的な構成図である。

【図9】

図6~図8中の光学レンズの製造工程を示す説明図である。

【図10】

図9に続いて、図6~図8中の光学レンズの製造工程を示す説明図である。

【図11】

本発明に係る光ヘッドを有する光ピックアップの第1の実施の形態を示す概略 的な構成図である。

【図12】

本発明に係る光ヘッドを有する光ピックアップの第2の実施の形態を示す概略 的な構成図である。

【図13】

本発明に係る光ヘッドを有する光ピックアップの第3の実施の形態を示す概略 的な構成図である。

【図14】

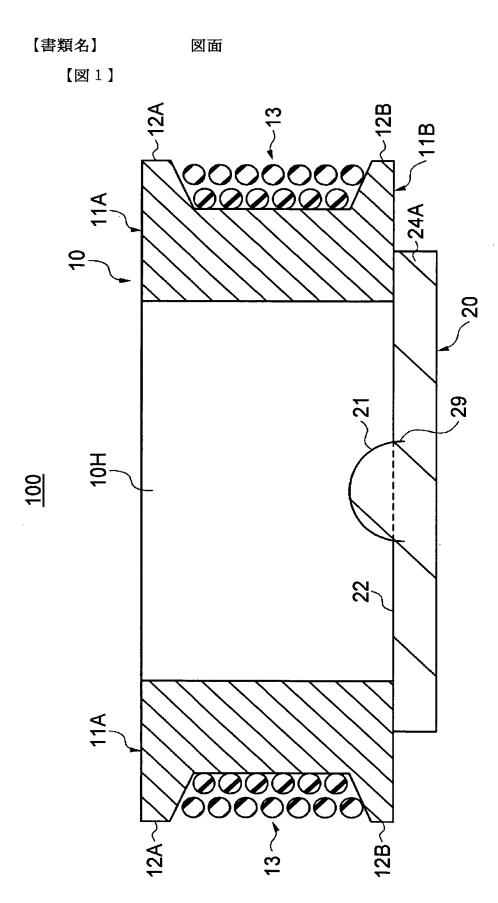
本発明に係る光ヘッドを有する光ピックアップの第4の実施の形態を示す概略 的な構成図である。

【図15】

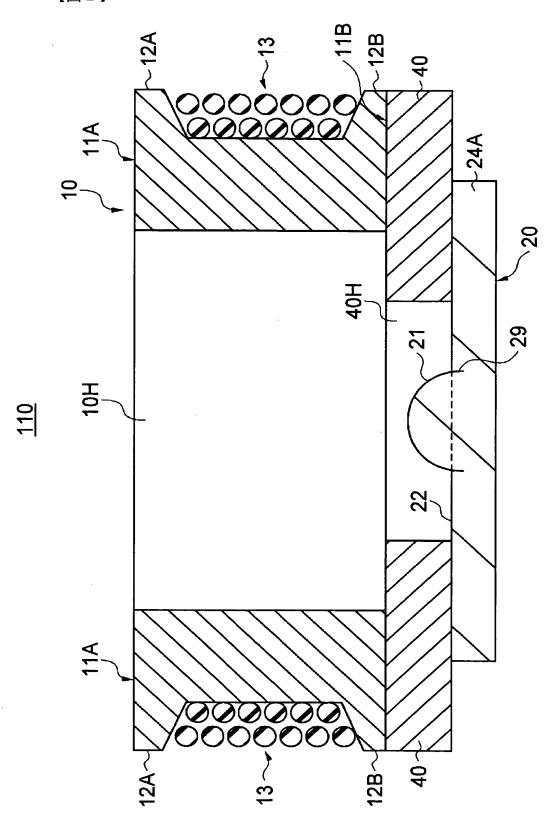
本発明に係る光ヘッドを有する光ピックアップの第5の実施の形態を示す概略 的な構成図である。

【符号の説明】

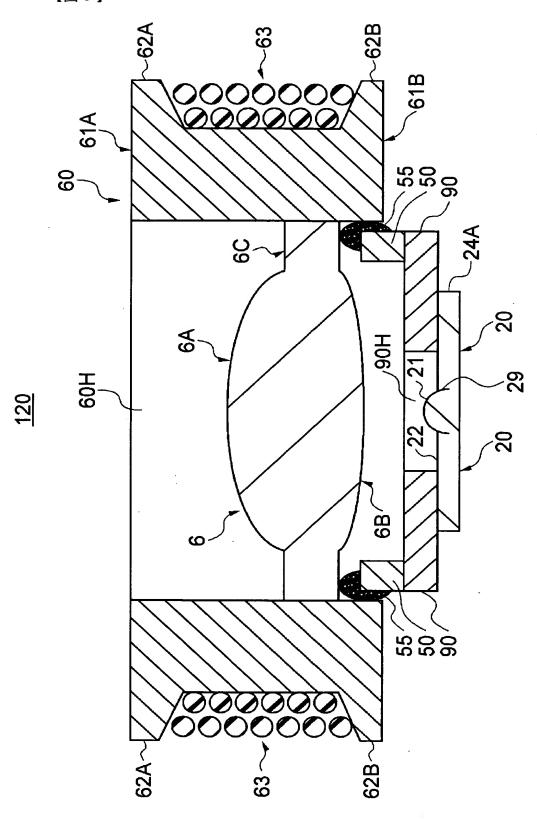
3…ビームスプリッタ、4…半導体レーザ、5…コリメータレンズ、6,20,30…光学レンズ、6A,6B…凸部、6C,33…外周部、7…集光レンズ、8…光検出器、9…1/4波長板、10,60,70…ボビン、11A,61A,71A…一方の面(上面)、11B,61B,71B…他方の面(下面)、12A,12B,21,31,62A,62B,72A,72B…凸部、13,63,73…コイル、22,32…平坦部、24,24A,34,34A…基板、25,35…マスク材料、26…マスク層、29,39…溝、36…第1のマスク層、37B…第2のマスク層、37H…開口部、40,41,90…熱膨張緩和部材、40H,51H,90H…開口部、50,51…スペーサ、51C…周壁、55…接着剤、100,110,120,130,210,220,230…光ヘッド、80…光ディスク、111,121,211,221,231…磁石、119,129,219,229,239…光ピックアップ。



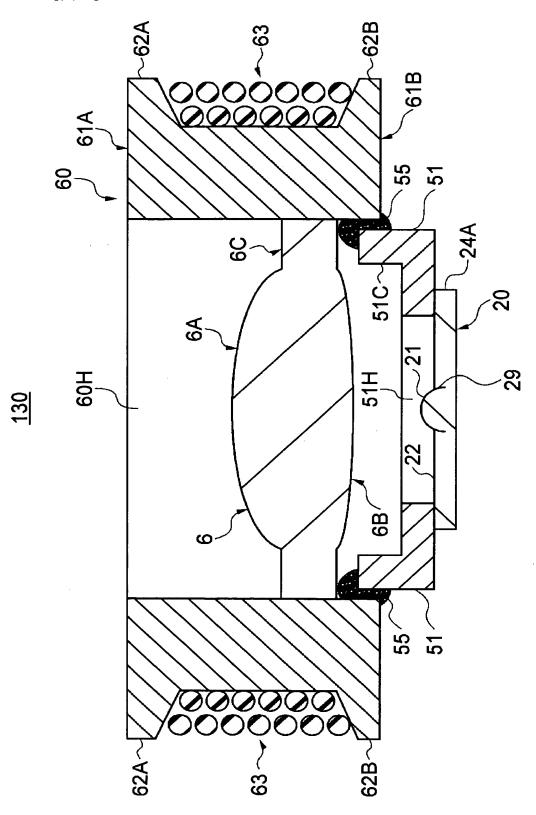
【図2】



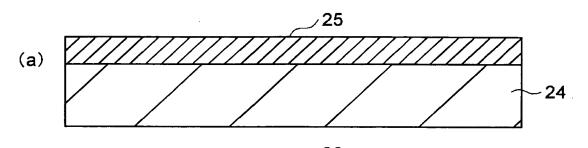
【図3】

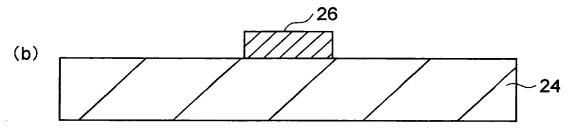


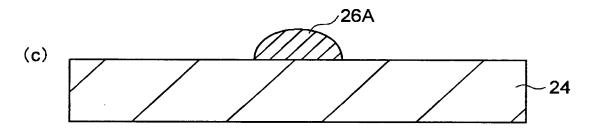
【図4】

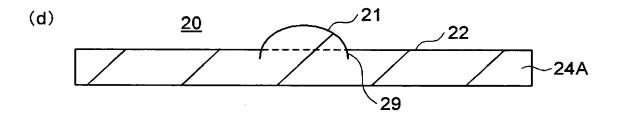


【図5】

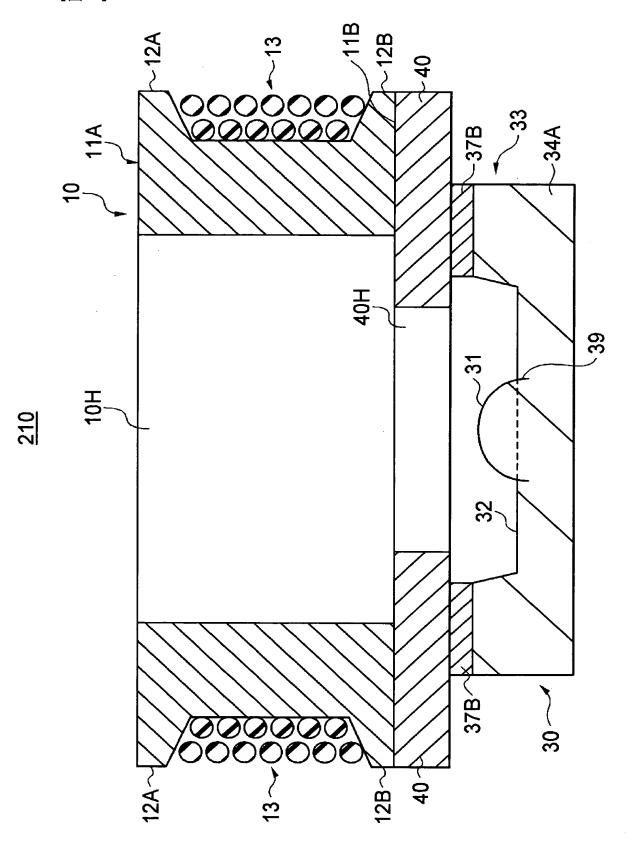




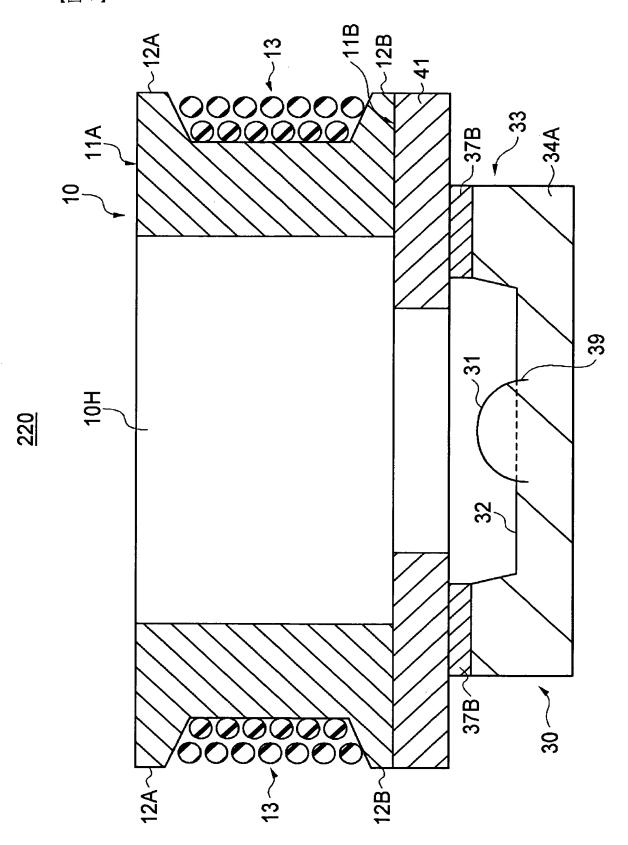




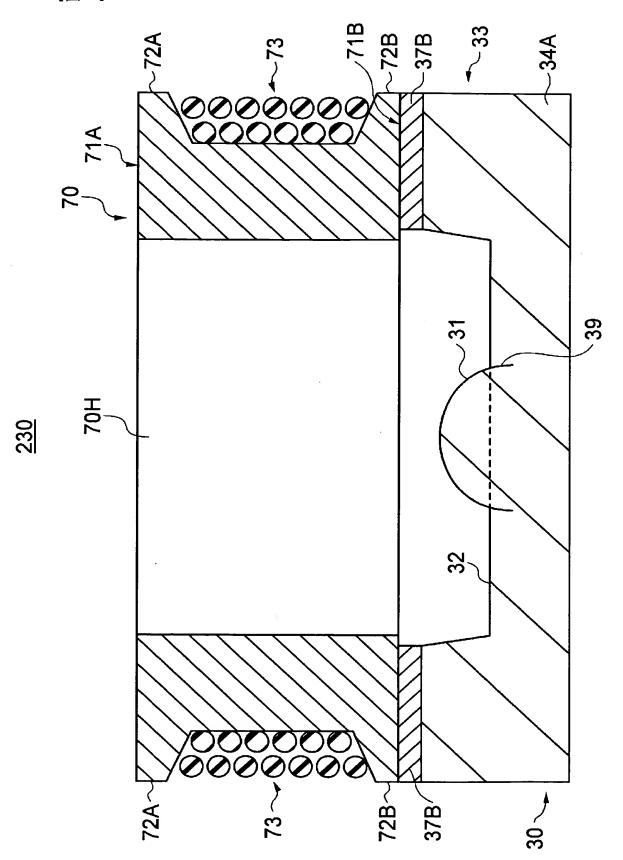
【図6】



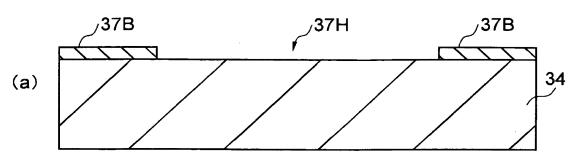
【図7】

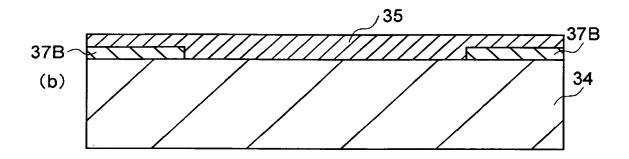


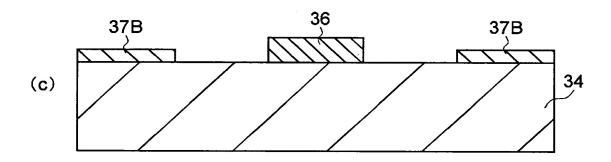
【図8】





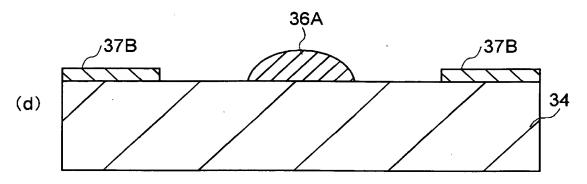


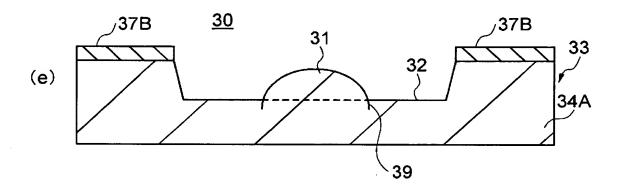


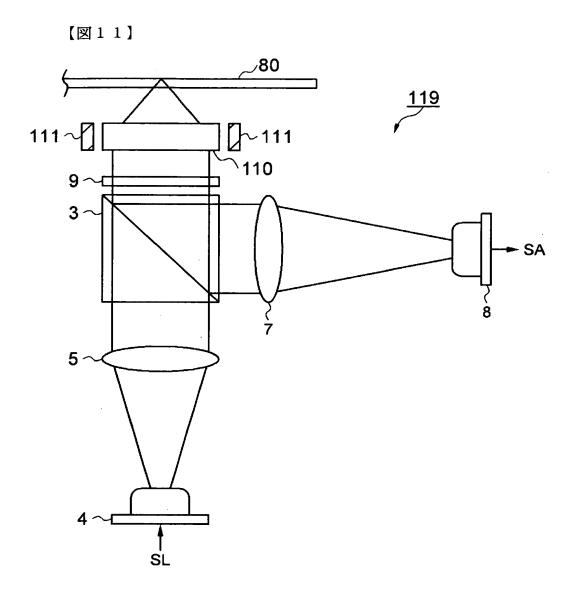


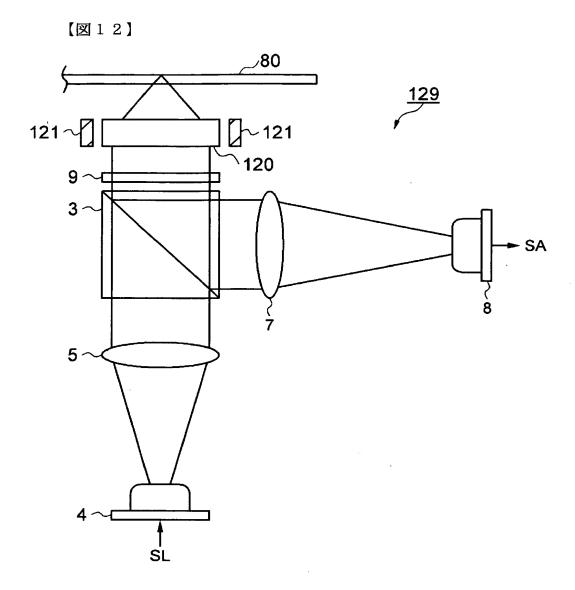
【図10】

9

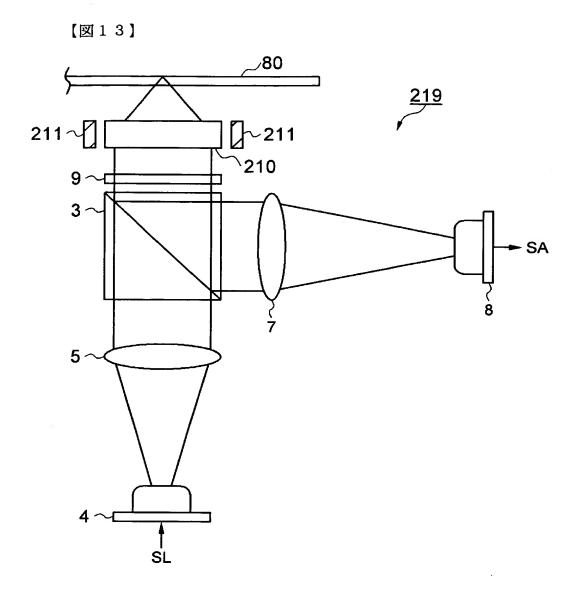


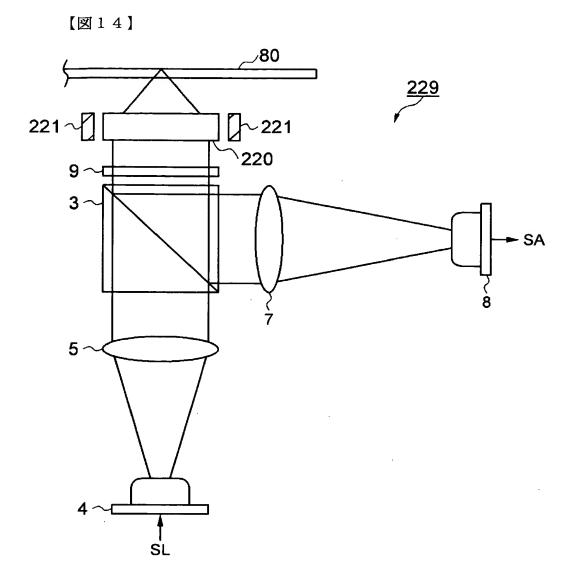




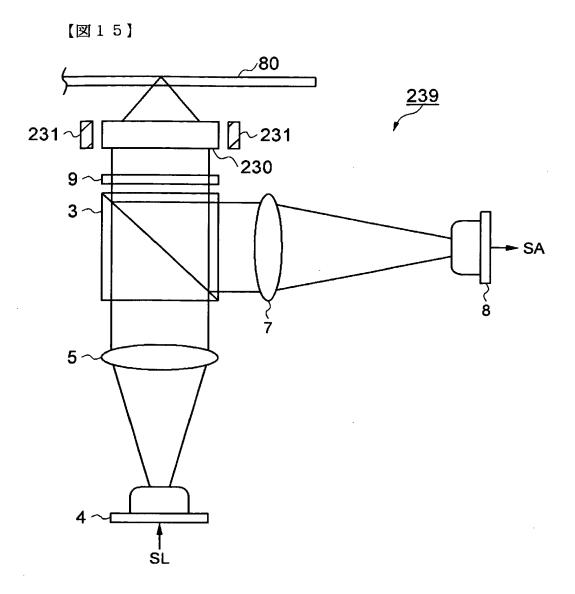


Q





Ø



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ボビンに取り付けられた光学レンズで生じる熱応力を低減可能な光へッドを提供する。

【解決手段】 光ヘッド110は、中心孔10日が形成されたボビン10と、開口部40日が形成された熱膨張緩和部材40を介してボビン10に取り付けられた光学レンズ20とを有する。光学レンズ20は、ボビン10とは熱膨張率が異なる光学材料からなる基板24Aを有する。基板24Aは、凸レンズの機能を持つ凸部21と、凸部21の周囲に位置する平坦部22とを有する。平坦部22は、凸部21が開口部40日にはめ込まれるように、熱膨張緩和部材40に固着している。光学レンズ20は、凸部21の中心軸またはその延長線が、ボビン10の中心孔10日を通り抜けるように配置されており、凸部21の中心軸は、ボビン10の中心孔10日の中心軸と一致している。

【選択図】 図2

出願人履歴情報

識別番号

[000002185]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都品川区北品川6丁目7番35号

氏 名

ソニー株式会社